

# 「第1回S I I Q技術大賞」応募用紙

平成30年 月 日

九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会  
会長 上田 康弘 様

<応募者>

所属：

氏名：

印

S I I Q技術大賞について、下記のとおり応募します。

記

## 1. 応募者

所 属

役 職

所属先所在地：

連 絡 先：

E-mail アドレス：

## 2. 研究開発の概要

1) テーマ名：

2) 概要（200字程度）：

### 3. 研究開発の内容

#### 1) 研究開発の先進性・インパクト

#### 2) 研究開発成果の実用化・事業化の実現性

### 4. S I I Q会員企業との連携状況

(現時点で連携企業がない場合は、企業に対するニーズを記載してください。)

※記載内容が多い場合は、適宜、行数・ページ数を追加してください。